

东台集团媒体公关暨对外发言稿【2021/12/10】

东台精机股份有限公司(4526) 2021年11月营收新闻稿

东台精机(4526) 2021年11月单月合并营收为新台币886,373仟元，较上月增加近26%，较去年同期增加近24%。2021年1~11月合并营收 8,827,097仟元，较去年同期增加27%，主要受到汽车产业景气回升，客户添购新设备。集团整体而言，来自工具机营收占83%，电子设备营收占比17%。在产品应用面之表现，汽机车产业约占营收40%，电子业约占17%，航天业约占7%。市场面表现，以台湾、大陆为主要市场，约占70%，亚洲其他地区则约11%，欧美地区则占19%。

2021台湾电路板产业国际展览会于12月21日至23日假台北南港展览馆展出，东台精机(4526.TW)本次携手东捷科技(8064.TW)于J-908及J-906摊位展出，本届展览以「5G与IC承载解决方案」为主题，为呼应5G应用与IC载板需求，所带动的市场高成长率，满足大尺寸、高层数、小孔径与高精度的技术趋势，推出「TDL系列—高精度线性马达机械钻孔机」，以标准台面及大台面，搭配不同主轴转速，提供客户多元选择。全新产品TDL-635，该设备搭载35万转主轴及线性马达系统，提供高效、精准且稳定的加工能力。另外搭配CCD视觉技术，透过视觉技术可对全版面、个别区块或单孔进行位置与角度补正，提高加工精度。其他展出包含CO2/UV光源TLCU-660雷射加工机，针对5G通信板及ABF载板之高精度钻孔加工，提供稳定、高精度的解决方案。更多展出内容，欢迎业界先进届时莅临参观。隔周，东台与东捷也将继续携手参与12月28日至30日的SEMICON Taiwan国际半导体展，于台北南港展览馆I2830摊位展出，此次以扇外型封装半导体雷射钻孔需求为重点，提供3D封装制程中之开孔技术能量，帮助半导体业者，在封装多层化设计上，更具效益。

东台集团旗下子公司-荣田精机近期将「VL-400C-2R 智能化双滑枕数控立式车床」报名参赛，便荣获台湾精品奖肯定，研发实力获台湾优质创新产品最高荣耀肯定。产品主锁定风力发电产业，响应政府政策绿能、替代能源的发展，主以车削加工取代磨技术，不仅生产效率大幅提升、将原本需要两台配置的工程集至一台 VL-400C-2R 即可完成，可节省 30%加工时间及 30%的整体加工成本，能解决客户对加工效率提升兼具高精度要求的渴望。同时亦勇夺经济部中小企业处主办第 24 届小巨人奖殊荣，不管是对台湾未来的经济发展，或全球竞争趋势而言，让公司在国际市场中具高度竞争力，并凭借着丰富研发技术能量、多项专利，致力提供各产业 Total solution 开发客制化机型拓展蓝海市场。

公司发言人

严璐/Lulu Yen

发言人暨协理 Spokesperson & Director

电话:+886-7-976 1588

代理发言人

何紫耘/Eunice Ho

财会部经理 Manager

电话:+886-7-976 1588



東台精機股份有限公司

總公司:

82151 高雄市路竹區路科三路三號

電話: 886-7-9761588 傳真: 886-7-9761589 網址: www.tongtai.com.tw